Fe₃0₄@Si0₂型コアシェル粒子を触媒とした垂直配向 CNT の合成における シェル厚さの影響

Effect of shell thickness in the synthesis of vertically-aligned carbon nanotubes grown

from Fe₃O₄@SiO₂ core-shell nanoparticles

千葉大院工¹ 〇菅原 丈博¹, 大橋 正明¹, 金杉 治¹, 栗山 直樹¹, 串田 正人¹

Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Graduate school of engineering, Chiba Univ.¹, [°]Takehiro Sugawara¹, Masaaki Ohashi¹, Osamu Kanasugi¹, Naoki Kuriyama¹, Masahito Kushidsa¹ E-mail: kushida@faculty.chiba-u.jp

【緒言】固体高分子形燃料電池(PEFC)の新規電極材料として垂直配向カーボンナノチューブ (VA-CNT)の利用が提案されている[1]. 既存の電極材料であるカーボンブラックと比較して, VA-CNT は CNT の径や本数密度によって電極構造の制御が可能となる特徴を有する.上記構造の 制御には径の揃った CNT 成長用触媒を狙いの間隔で配列する必要がある.そこで我々は CNT 成 長用触媒である Fe₃O₄ ナノ粒子をシリカ(SiO₂)で被覆したコアシェル型粒子を CNT 成長用触媒と して用いる方法を提案する[2]. SiO₂ は耐熱層として Fe₃O₄ ナノ粒子同士の熱凝集を防止するだけ でなく,その厚さにより Fe₃O₄ ナノ粒子同士の間隔制御を可能にする.しかし,コアシェル粒子 は耐熱層の存在により触媒活性が低下してしまう問題があった.この課題に対して我々はコアシ ェル粒子に還元処理とアニール処理を施すことで触媒活性を向上させ,垂直配向 CNT の合成に成 功した.今回はシェル厚さの異なるコアシェル粒子を種触媒として用いた際に,垂直配向 CNT の 成長性に変化が見られたため報告する.

【実験】Doh C. Leeらの手法[3]を参考に、Fe₃O₄@SiO₂型コアシェル粒子の合成を試みた. 粒子径 15 nmのFe₃O₄ナノ粒子分散液に界面活性剤としてIgepal CO-520 (Sigma Aldritch)を加えて攪拌した. 続いてFe₃O₄ナノ粒子分散液にテトラエトキシシラン(TEOS)とNH₃水溶液を加えて攪拌した. この 時, 攪拌時間を変える事でシェル厚さの異なるコアシェル粒子を合成した. 得られたコアシェル 粒子を熱酸化膜付きSi基板上に担持し[4], 熱CVD法によりCNTを合成した[5]. なお, CNT原料ガ スにはC₂H₂を用いた. 合成したCNTを走査型電子顕微鏡(SEM)によって観察した.

【結果と考察】Figure 1 に合成したコアシェル粒子および CNT の SEM 像を示す. 使用したコアシェル粒子のシェル厚さはそれぞれ(a) 15 nm, (b) 9 nm である. Figure 1 より, $Fe_3O_4@SiO_2$ 型コアシェル粒子を触媒として垂直配向 CNT の合成に成功したことが分かった. またそれぞれの CNT の

高さは(a)3 µm, (b)10 µm であり,シェルが厚 い(a)は,(b)よりも垂直配向 CNT の高さが低か った.これは、シェルが厚いために CNT 成長 用種触媒であるコアまで原料ガスが十分に供 給できなかったためだと考える。今後は原料 ガスが供給可能なシェル厚さの探索を行い、 垂直配向 CNT の構造制御に活用可能なコアシ ェル構造の明確化と詳細な CNT 成長メカニズ ムの考察、垂直配向 CNT の直径・密度・長さ の制御等を試みていく.



【参考文献】

Figure 1. SEM images of CNTs grown from Fe₃O₄@SiO₂ core-shell nanoparticles. Silica shell thicknesses were (a) 15 nm and (b) 9nm, as shown in the inset.

[1] T. Hatanaka, *et al.*, ECS Transactions, **3**, pp.277-284 (2006).

[2] 菅原 丈博 他, 第 60 回応用物理学会春季学術講演会, 29a-G14-16 (2013).

[3] D. Lee, et al., J. Phys. Chem. B, 110, pp.11160-11166 (2006).

[4] M. Kushida, et al., Thin Solid Films, in press (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.04.031

[5] T. Sugawara, et al., The 10th International Conference on Nano-Molecular Electronics, PW04 (2012).